

平成 30 年 5 月 10 日

各位

会 社 名 ウェーブロックホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役兼執行役員社長 木根渕 純 (コード番号:7940 東証第一部)

問合せ先 取締役兼執行役員 管理本部長 石原 智憲

(TEL: 03-6830-6000)

海外子会社設立に関するお知らせ

当社は、平成30年5月10日開催の取締役会において、下記の通り、アメリカ合衆国内に当社グループ全額出資の子会社を設立することを決定しましたのでお知らせします。

1. 設立の目的

当社子会社である(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジーは、以前より自動車 業界や家電業界等に向けて金属調加飾フィルムの製造販売を行っております。その中でも、自 動運転の開発に積極的で、かつ、市場の規模も大きい北米自動車市場は重要なターゲットであ ります。

これまで北米市場に対しては出張ベースでの営業活動を行って参りましたが、具体的な案件、 プロジェクトが進行する中、更に顧客に密着した迅速な営業活動を行い、事業展開を一層加速 することを目的に、新たに米国内に現地法人を設立するものです。

2. 子会社の概要

(1)	商号	Wavelock Advanced Technology Inc.
(2)	所在地	アメリカ合衆国ミシガン州デトロイト
(3)	代表者	島田 康太郎
(4)	事業内容	米国内における合成樹脂や各種材料の輸入、販売
(5)	資本金	50 万 US ドル
		((株) ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー100%)
(6)	設立予定日	2018年6月 (2018年8月営業開始予定)
(7)	決算期	12 月

3. 今後の見通し

本件が当社業績に与える影響は軽微の見込みですが、今後、重大な影響を与える事が判明した場合には、速やかにお知らせします。

以上